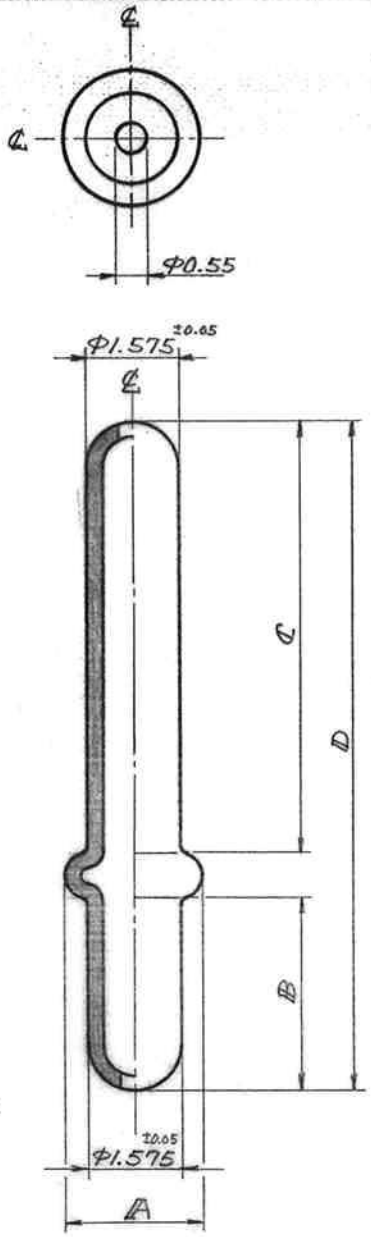
ENG. NO. SD-R62-*

EDP NO. 16-06-00**



注記

1. 推奨プリント基板穴径：φ1.65 ±0.05

角度 ANGLE	± 3°	16-06-0010	R62-5	φ2.55	3.68	7.1	11.55	錫メッキ(3μ MIN.)	
30 以上 OVER	±0.3	↓	↓						
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25	-0011	-4	φ2.28	3.18	10.15	14.1	錫メッキ(3μ MIN.)	
10 未満 UNDER	±0.2	16-06-0004	R62-3	φ2.29	3.18	7.11	11.05	錫メッキ(3μ MIN.)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		EDP NO.	ENG. NO.	A	B	C	D	メッキ仕様	備考

LTR 記号	REVISION RECORD 変更内容	DR. CHK.	DATE 日付
D	REVISED ECN No. 2395	M.S / PSO	4/1/82
C1	REDRAWN ECN NO. 789	[illegible] / [illegible]	9/25/78

材料 MATERIAL: 黄銅

仕上 FINISH: 表参照

適用電線範囲 WIRE RANGE: —〃—

被覆外径 INS. RANGE: —〃—

DRAWN BY: Hirano 9/25/78

CHK'D BY: V. Schwen

APP'D BY:

尺度 SCALE: 8—1

MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社

EDP NO. 16-06-00**

ENG. NO. SD-R62-*

REV D

TITLE 名称：BEAD PIN

単位：MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。